

International Trade & Commerce Tax

Tokyo

Client Alert

30 May 2023

本アラートに関する お問い合わせ先:



末富 純子 パートナー +81 3 6271 9741 junko.suetomi@bakermckenzie.com



松本 泉 カウンセル +81 3 6271 9720 izumi.matsumoto@bakermckenzie.com



長谷川 匠 シニア・アソシエイト +81 3 6271 9540 takumi.hasegawa@bakermckenzie.com

日本政府、半導体関連製品・技術について輸出 規制の対象に追加する改正を発表

(English follows Japanese)

2023年5月23日、日本政府は、半導体関連製品・技術について輸出規制を 及ぼすために、半導体関連製品・技術について輸出規制の対象に追加する改 正を行った。当該改正は、2023年7月23日に発効する。

「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」(以下「貨物等省令」)等の改正の概要は以下のとおりである。

国際的な平和及び安全の維持の観点から、高性能な半導体製造装置及びこれらを使用するために設計したプログラムを輸出管理の対象とするために、貨物省令に以下の品目が追加された。

【新たに輸出管理の対象となる品目(23品目)】

品目	貨物等省令(第6条第1項)
洗浄 (3 品目)	第 17 号 ヤからケまで
デポジション (成膜) (11 品目)	第 17 号レからオまで
アニーリング (熱処理) (1 品目)	第 17 号ク
リソグラフィ(露光) (4 品目)	第 17 号ルからワまで, 第 17 号の 2
エッチング (化学的除去) (3 品目)	第 17 号カからタまで
検査 (1 品目)	第 17 号フ

また、手続等を定める以下の通達についての所要の改正が行われる。

- 輸出貿易管理令の運用について
- 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
- 包括取扱許可要領

半導体関連製品・技術の輸出者におかれては、規制対象製品・技術が拡大することから、発効日までに、対象製品該当性及びその手続について、確認が必要となる。



戸澤 真偉斗 アソシエイト +81 3 6271 9725 maito.tozawa@bakermckenzie.com



丸田 郁美 アソシエイト +81 3 6271 9693 ikumi.maruta@bakermckenzie.com

Japan announces amendment of export control regulations on additional semiconductor-related items

On May 23, 2023, the Japanese government announced an amendment to the export control regulations on additional semiconductor-related items which will go into effective on July 23, 2023.

For reasons of national security, the amendment to the Products and Technologies Specifications Ministry Order ("Ministry Order") adds specific products and technologies — including advanced semiconductor manufacturing devices — to the list of controlled items subject to export control regulations. Additional provisions were added to the Ministry order subjecting software programs designed for use in listed, controlled items to export control regulations themselves.

The following additional items are now subject to export controls:

Items	Provision of the Ministry Order
Cleaning (3 items)	Item 17 (ya)-(ke)
Deposition (film formation) (11	Item 17 (re)-(o)
items)	
Annealing (heat treatment) (1 item)	Item 17 (ku)
Lithography (exposure) (4 items)	Item 17 (ru)-(wa), Item 17-2
Etching (chemical removal) (3 items)	Item 17 (ka)-(ta)
Inspection (1 item)	Item 17 (fu)

The following guidelines will be amended accordingly.

- · Guidelines for the Operation of the Export Control Order
- Guidelines for documentation and concerns regarding export licenses
- · Guidelines for bulk licenses

Exporters handling semiconductor-related items are advised to confirm whether their products/technologies will be newly subject to the export control regulations.